BST-21503A 150g Pasta di saldatura di qualità superiore per il LED BGA SMD PGA Top Sale Saldatore Paste Flux Grease

Descrizione del prodotto:

100% brandnew ed alta qualità !!
Il flusso di rosin è utilizzato per facilitare la saldatura.
Pulisce e previene l'ossidazione del metallo che consente alla saldatura di creare legami meccanici ed elettrici forti e duraturi.
Funziona anche come agente umidificante, aumentando il flusso di saldatura e l'efficienza del processo di saldatura.
Perfetta per telefoni cellulari, schede PC e altre sofisticate saldature a flusso elettronico a chip.

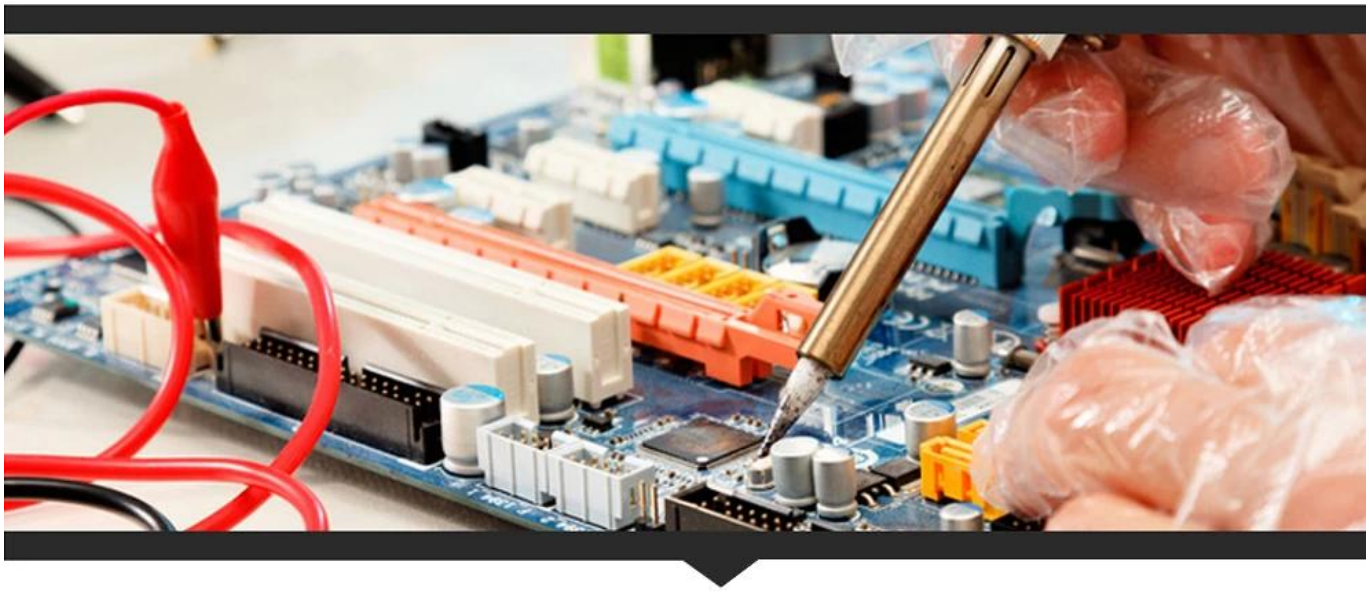
specifiche tecniche:

Prodotto: BST-21503A
Punto di fusione: 60 ℃
Peso: 150g / pc

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT DETAILS

Name: Soldering Paste	Model: BST-21503A
Size: Φ80*45mm	Weight: 100g
Composition: Solder powder, resin	Melting point:60°C



- Stable performance,Not volatile, long life cycle, the amount of province;
- Non-toxic non-irritating odor, the use of safe and reliable;
- The IC and PCB are not corrosive
- Its boiling point is only slightly higher than the melting point of solder.

Features: Solder melting at the time of soldering begins to boil endothermic vaporization, which can be maintained at this temperature using IC and PCB temperatures. In the demolition of the chip with a lot of solder paste, it melts fast, you can flow to the BGA chip below. Rosin is solid without solder paste convenient.

PRODUCT PHOTOGRAPH

BEST
SOLDERING PASTE
21503A
RoHS CE
MADE IN CHINA